

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/silicon-power-xs75-4tb-ssd-m2-2280-pcie-gen4x4-70006500-mbs-p-303580.html>

SILICON POWER XS75 4TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 7000/6500 MB/s



Cena brutto	3 107,37 zł
Cena netto	2 526,31 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48061490
Kod producenta	SP04KGBP44XS75S5
Kod EAN	4713436164104

Opis produktu

Opis

SILICON POWER Xpower XS75 został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności pamięci masowej. Dzięki wewnętrznej szybkości transmisji danych wynoszącej 7000 MB/s zapewnia szybki dostęp do danych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla graczy i profesjonalistów. Ten dysk półprzewodnikowy został zbudowany w technologii 3D NAND i obsługuje standard NVM Express (NVMe) 2.0, co przyczynia się do wysokiej szybkości transferu danych i poprawy wydajności. Wyposażony w zintegrowany radiator, XS75 działa wydajnie w wymagających warunkach, w zakresie temperatur od 0°C do 70°C podczas pracy i od -40°C do 85°C podczas przechowywania. Wzbogacony o funkcje takie jak korekcja błędów LDPC i gotowość do pracy w macierzy RAID, ten wewnętrzny dysk twardy zachowuje integralność i niezawodność danych przez długi czas, zapewniając średni czas między awariami wynoszący 1 500 000 godzin. Dzięki kompaktowej obudowie M.2 2280 idealnie pasuje do większości konfiguracji, zapewniając jednocześnie duże możliwości przechowywania danych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Niezawodna wydajność**
Dzięki wewnętrznej szybkości transmisji danych wynoszącej 7000 MB/s, XS75 zapewnia szybki dostęp do danych, odpowiedni do gier i zastosowań profesjonalnych.
- Efektywne zarządzanie ciepłem**
Zintegrowany radiator zapewnia utrzymanie optymalnej temperatury dysku SSD podczas pracy, zwiększając jego wydajność i trwałość.
- Zaawansowana technologia**
Wykorzystując technologię 3D NAND i korekcję błędów LDPC, ten dysk SSD zwiększa niezawodność i zapewnia wydajne zarządzanie danymi.
- Szeroka kompatybilność**
Format M.2 2280 i obsługa PCI Express 4.0 x4 (NVMe) sprawiają, że dysk jest kompatybilny z wieloma urządzeniami, zapewniając elastyczność w zakresie modernizacji.
- Trwała konstrukcja**
Dysk XS75, zaprojektowany z myślą o średnim czasie między awariami wynoszącym 1 500 000 godzin, stanowi trwałe rozwiązanie do przechowywania danych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Typ pamięci NAND:

Radiator Zintegrowany:

Rodzaj obudowy:

SILICON POWER XS75 4TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4
7000/6500 MB/s

SILICON POWER Xpower XS75 - SSD - 4 TB - wewnętrzny - M.2
2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - radiator zintegrowany

4713436164104

60 miesięcy w serwisie

SSD - wewnętrzny

4 TB

Komórka jednopoziomowa (SLC)

Tak

M.2 2280

Interfejs:	PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Cechy:	NVM Express (NVMe) 2.0, 3D NAND Technology, Host Memory Buffer (HMB), usuwanie błędów LDPC, zgodność z RAID
Szerokość:	22 mm
Głębokość:	80 mm
Wysokość:	10.8 mm
Waga:	33 g
Wydajność	
Szybkość wewnętrzna danych:	7000 MBps (odczyt) / 6500 MBps (zapis)
Niezawodność	
MTBF:	1,500,000 godziny
Rozszerzenie i łączność	
Interfejsy:	1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - klucz M.2 N
Kompatybilna Wnęka:	M.2 2280
Oprogramowanie & Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Skrzynka na narzędzia SP (do pobrania za darmo)
Wymagany system operacyjny:	Linux Kernel 2.6.31 lub nowszy, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Różne	
Zgodność z normami:	BSMI, FCC, RoHS, WEEE, Green Dot, EAC, KC
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	85 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.